**一張含有 文字, 美工圖案 的圖片

自動產生的描述**

**APP-MAKER-1申請表**

|  |  |
| --- | --- |
| 申請人姓名 |  |
| E-Mail (與註冊的mail address 相同以便查核) |  |
| 連絡電話 |  |
| 郵寄地址 |  |

* **請在下列核取方塊勾選曾經參加的 Microchip 網路研討會**

**( 至少實際參加過 4 場以下的研討會才能提出申請喔 )**

|  |  |
| --- | --- |
| □ Jul/27/2021 | MU選粹1 : 使用 MCC 的 16 位元 Bootloader 裝置端的深入探討及實例演練 |
| □ Aug/24/2020 | MU選粹2 : MPLAB MINDI - Analog Design Tools |
| □ Sep/28/2021 | MU選粹3 : 從雲端到藍牙 |
| □ Oct/19/2021 | MU選粹4 : 密碼學入門及實作探討 |
| □ Nov/16/2021 | MU選粹5 : 玩轉MPLAB X IDE技巧與提示實戰 |
| * Dec/01/2021 | Microchip高效能電源系列研討會 Day-1 |
| * Dec/02/2021 | Microchip高效能電源系列研討會 Day-2 |
| * Dec/21/2021 | MU選粹6 : Microchip FPGA 的低功耗應用 |

* 填寫完成請在檔名後加上你的英文名後存檔
  + 例如: 20220102\_APP\_MAKER\_1\_申請表\_Calvin.doc
  + 也可以轉成PDF 的格
* 請您於 2022.01.31 前，以 E-mail 至 [rtc.taipei@microchip.com](mailto:rtc.taipei@microchip.com) ，我們會盡快處理資料核對及寄送。
* 因為受到缺料的影響，我們的贈品將於 2022 年 2 月底或 3 月初進行寄送